

## **Uponor**

HEIZEN/KÜHLEN
RENOVIERUNGSSYSTEM
MINITEC

Minimale Aufbauhöhe, maximaler Komfort Die Fußbodenheizung für die sanfte Renovierung



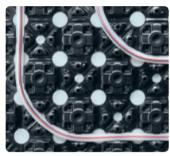
# Minimale Aufbauhöhe – maximaler Komfort



Einfache Verlegung der Uponor Folienelemente auf ebenen grundierten Untergründen



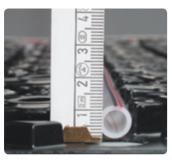
Praktische Ein-Mann-Montage der Uponor Velta PE-Xa Rohre



PE-Xa Rohr – 90°-Verlegung



PE-Xa Rohr - 45°-Verlegung



Minimale Höhe des Folienelements



Ausgießen der PCI-Bodenausgleichsmasse zum Verfüllen des Heizungssystems



Verteilen der Verfüllmasse (Rohrüberdeckung mind. 5 mm)



Egalisieren und entlüften der Verfüllmasse mit einer Stachelwalze

## Schnell verlegt, schnell begehbar, schnell belegereif.

Uponor Minitec überzeugt mit geringem Montageaufwand und enorm viel Wohnkomfort.

Die stabilen Uponor Folienelemente sind gut begehbar und gewährleisten eine schnelle und kostensparende Verlegung der PE-Xa Rohre per Ein-Mann-Montage. Sie sind für alle Raumgeometrien nutzbar und müssen nicht mehr genau an den Rand verlegt werden. Türübergänge mit Ausgleichselementen sind nicht erforderlich.

Die flexiblen PE-Xa Rohre in der Dimension 9,9 x 1,1 eignen sich zur 90°- und 45°-Verlegung. Sie sind schnell und montagefreundlich im Uponor Minitec Folienelement fixiert. Die Zwangsrohrführung in den Noppen gewährleistet eine normkonforme Verlegung. Die 45°-Verlegung erfolgt direkt in den speziell ausgebildeten Noppen. Es empfiehlt sich, bereits vor dem Verguss der Folienelemente mit der PCI-Bodenausgleichsmasse die PE-Xa Rohre mit kühlem bzw. der Raumtemperatur angepasstem Wasser (je nach klimatischen Bedingungen) zu befüllen.

Die PCI-Bodenausgleichsmasse wird bis knapp über die Noppen der Folienelemente bei einer Rohr- überdeckung von (mind.) 5 mm aufgetragen, so dass sich eine Aufbauhöhe von nur ca. 15 mm ergibt. Durch die eingebrachten Löcher ist eine feste Verbindung mit dem vorbehandelten und grundierten Untergrund gewährleistet.

Beste Grundlage für die anschließende Belegung mit Fliesen, Parkett oder Laminat.

Je nach klimatischen Bedingungen ist die Verfüllmasse nach ca. 3 Stunden begehbar. Nach einem Tag kann bereits mit dem Funktionsheizen begonnen werden.

Die Vorlauftemperatur von + 25 °C ist 24 Stunden lang zu halten. Anschließend sind weitere 24 Stunden mit der max. zulässigen Vorlauftemperatur zu heizen. Danach wird die Heizung ausgeschalten. Wenn die Verfüllmasse nach wenigen Stunden auf Raumtemperatur abgekühlt ist (z.B. über Nacht), kann bereits mit der Verlegung des Bodenbelags begonnen werden.

### **Ihr Plus**

- Aufeinander abgestimmtes System mit Uponor Fußbodenheizung und PCI-Verlegewerkstoffen
- Ideal für den nachträglichen Einbau bei Renovierungen
- Direkt auf Estrich oder Fliesenbelag verlegbar
- Begehbare Folienelemente
- Minimaler Montageaufwand mit Folienelement und Rohr
- Niedrige Elementhöhe von nur einem Zentimeter
- Geringe Aufbauhöhe von ≥ 15 mm
- Kurze Aufheizzeiten
- Niedrige Heizwassertemperaturen
- Direkter Anschluss an bestehende Systeme möglich

### Uponor Renovierungssystem Minitec: kleines Raumwunder ganz groß

### Niedrige Elementhöhe, schnelle Regelung

Schnelle Verlegung, kurze Aufheizzeiten: Das Uponor Renovierungssystem Minitec bietet viele Vorteile:

Das Uponor Minitec Folienelement kann zur Befestigung der PE-Xa Rohre in der Dimension 9,9 x 1,1 mm einfach auf dem bereits vorhandenen Estrich, Holz oder Fliesenbelag verlegt werden. Durch die geringe Elementhöhe von nur rund einem Zentimeter ist das System bestens für die Renovierung geeignet. In regelmäßigen Abständen befinden sich werkseitig eingestanzte Löcher in den Noppen und den Zwischenräumen, die nach der Rohrverlegung dafür sorgen, dass die eingebrachte PCI-Bodenausgleichsmasse gut einfließen und sich direkt mit dem Untergrund verbinden kann. Zudem befindet sich auf der Rückseite des Elements eine Klebeschicht – ein fester Verbund zwischen Untergrund und System ist auch während der

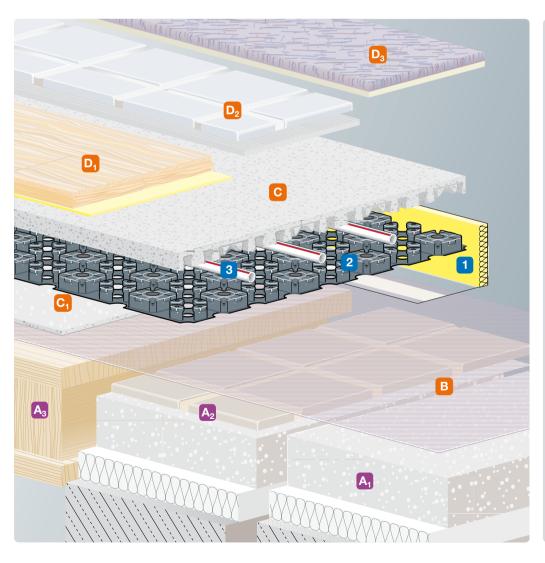
Montage gegeben. Für eine sichere Abdichtung an der Wand sorgt der selbstklebende Randdämmstreifen im I-Profil

Die PCI-Bodenausgleichsmasse wird bis knapp über die Noppen mit einer Rohrüberdeckung von (mind.) 5 mm eingebracht, so dass sich in der Regel eine Gesamt-Aufbauhöhe von nur 15 mm ergibt. Bereits nach ca. 3-4 Tagen kann der gewünschte Bodenbelag direkt darauf verlegt



Geringe Elementhöhe von rund einem Zentimeter

werden. Durch die unmittelbare Nähe des Bodenbelages zum Rohr werden kurze Aufheizzeiten und somit eine flinke Regelung bei niedrigen Heizwassertemperaturen erzielt.



- 1 Uponor Randdämmstreifen
- 2 Uponor Folienelement
- 3 Uponor Velta PE-Xa Rohr 9,9 x 1,1 mm
- A<sub>1</sub> Estrich mit darunter liegender Wärme- und Trittschalldämmung
- A<sub>2</sub> Estrich mit festhaftendem Fliesenbelag
- A<sub>3</sub> Holzbalkendecke
- B Grundierung des vorbereiteten Untergrundes mit PCI-Grundierung
- Fließfähige PCI-Bodenausgleichsmasse
- Zusätzliche PCI-Nivellierschicht bei einer Holzbalkendecke
- Parkett mit PCI-Parkettkleber
- PCI-Fugenmörtel
- D<sub>3</sub> Textil-/PVC-/Linoleum-Belag mit PCI-Belagskleber

### PCI-Verlegewerkstoffe:

## Die geeignete Kombination zum Einbau von Uponor-Minitec mit dem gewünschten Bodenbelag auf vielen verschiedenen Untergründen.

Bei der Verarbeitung von PCI-Produkten sind die Angaben in der jeweiligen Produktinformation zu beachten!

Neuer Bodenbelag	Bestehender Untergrund <sup>1)</sup>			Betonboden, Zementestrich	Anhydritestrich	Gussasphalt	Gipsfaser- / Gipskartonplatten	Holzdielen / Span- /OSB-Platten	Fest haftender Fliesenbelag
		Grundierung		PCI Gisogrund 404 oder PCI Epoxigrund 390 <sup>2)</sup>	PCI Gisogrund 404	PCI Epoxigrund 390 und Quarzsand 0,3 – 0,8 mm	PCI Gisogrund 404	PCI Gisogrund 404	PCI Gisogrund 404 oder PCI Gisogrund 303
Fliese		wenn erforderlich	Ebenheitsausgleich + nochmalige Grundierung	PCI Periplan fein PCI Gisogrund 404	PCI Periplan fein PCI Gisogrund 404	zwingend erforderlich: PCI Periplan fein PCI Gisogrund 404	PCI Periplan extra PCI Gisogrund 404	PCI Periplan extra PCI Gisogrund 404	PCI Periplan fein PCI Gisogrund 404
		Bodenausgleic	ch (Verfüllmasse)	PCI Periplan extra	PCI Periplan extra	PCI Periplan extra	PCI Periplan extra	PCI Periplan extra	PCI Periplan extra
		Kleber		PCI Nanoflott flex oder PCI Rapidflott	PCI Nanoflott flex oder PCI Rapidflott	PCI Nanoflott flex oder PCI Rapidflott	PCI Nanoflott flex oder PCI Rapidflott	PCI Nanoflott flex oder PCI Rapidflott	PCI Nanoflott flex oder PCI Rapidflott
		Fugenmörtel		PCI Rapidfug	PCI Rapidfug	PCI Rapidfug	PCI Rapidfug	PCI Rapidfug	PCI Rapidfug
		Grundierung		PCI Gisogrund 404 oder PCI Epoxigrund 390 <sup>2)</sup>	PCI Gisogrund 404	PCI Epoxigrund 390 und Quarzsand 0,3 – 0,8 mm	PCI Gisogrund 404	PCI Gisogrund 404	PCI Gisogrund 404 oder PCI Gisogrund 303
· 方 时		wenn erforderlich	Ebenheitsausgleich + nochmalige Grundierung	PCI Periplan fein PCI Gisogrund 404	PCI Periplan fein PCI Gisogrund 404	zwingend erforderlich: PCI Periplan fein PCI Gisogrund 404	PCI Periplan extra PCI Gisogrund 404	PCI Periplan extra PCI Gisogrund 404	PCI Periplan fein PCI Gisogrund 404
		Bodenausgleich (Verfüllmasse)		PCI Periplan extra	PCI Periplan extra	PCI Periplan extra	PCI Periplan extra	PCI Periplan extra	PCI Periplan extra
Naturwerkste	•	Kleber		PCI Carraflott NT	PCI Carraflott NT	PCI Carraflott NT	PCI Carraflott NT	PCI Carraflott NT	PCI Carraflott NT
Naturwerkste	ein	Fugenmörtel		PCI Carrafug	PCI Carrafug	PCI Carrafug	PCI Carrafug	PCI Carrafug	PCI Carrafug
\\//>		Grundierung		PCI Spezial-Vorstrich VG 2 oder PCI Epoxi-Vorstrich VG 7 <sup>2)</sup>	PCI Spezial-Vorstrich VG 2	PCI Epoxi-Vorstrich VG 7 und Quarzsand 0,3 – 0,8 mm	PCI Spezial-Vorstrich VG 2	PCI Spezial-Vorstrich VG 2	PCI Spezial-Vorstrich VG 2
		wenn erforderlich	Ebenheitsausgleich + nochmalige Grundierung	PCI Universal-Spachtelmasse USP 32 PCI Spezial-Vorstrich VG 2	PCI Universal-Spachtelmasse USP 32 PCI Spezial-Vorstrich VG 2	zwingend erforderlich: PCI Universal-Spachtelmasse USP 32 PCI Spezial-Vorstrich VG 2	PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34 PCI Spezial-Vorstrich VG 2	PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34 PCI Spezial-Vorstrich VG 2	PCI Universal-Spachtelmasse USP 32 PCI Spezial-Vorstrich VG 2
		Bodenausgleic	ch (Verfüllmasse)	PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34	PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34	PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34	PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34	PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34	PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34
Parkett / Laminat (	verklebt)	Kleber		PCI Pulver-Parkettkleber PAR 362 oder PCI 1K-PU-Parkettkleber PAR 364	PCI Pulver-Parkettkleber PAR 362 oder PCI 1K-PU-Parkettkleber PAR 364	PCI Pulver-Parkettkleber PAR 362 oder PCI 1K-PU-Parkettkleber PAR 364	PCI Pulver-Parkettkleber PAR 362 oder PCI 1K-PU-Parkettkleber PAR 364	PCI Pulver-Parkettkleber PAR 362 oder PCI 1K-PU-Parkettkleber PAR 364	PCI Pulver-Parkettkleber PAR 362 oder PCI 1K-PU-Parkettkleber PAR 364
				PCI Spezial-Vorstrich VG 2 oder PCI Epoxi-Vorstrich VG 7 <sup>2)</sup>	PCI Spezial-Vorstrich VG 2	PCI Epoxi-Vorstrich VG 7 und Quarzsand 0,3 – 0,8 mm	PCI Spezial-Vorstrich VG 2	PCI Spezial-Vorstrich VG 2	PCI Spezial-Vorstrich VG 2
		wenn erforderlich	Ebenheitsausgleich + nochmalige Grundierung	PCI Universal-Spachtelmasse USP 32 PCI Spezial-Vorstrich VG 2	PCI Universal-Spachtelmasse USP 32 PCI Spezial-Vorstrich VG 2	zwingend erforderlich: PCI Universal-Spachtelmasse USP 32 PCI Spezial-Vorstrich VG 2	PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34 PCI Spezial-Vorstrich VG 2	PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34 PCI Spezial-Vorstrich VG 2	PCI Universal-Spachtelmasse USP 32 PCI Spezial-Vorstrich VG 2
		Bodenausgleic	ch (Verfüllmasse)	PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34	PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34	PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34	PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34	PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34	PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34
Textil- / PVC- / Linole	extil- / PVC- / Linoleum-Belag <sup>3)</sup>			PCI Universal-Belagskleber UKL 302	PCI Universal-Belagskleber UKL 302	PCI Universal-Belagskleber UKL 302	PCI Universal-Belagskleber UKL 302	PCI Universal-Belagskleber UKL 302	PCI Universal-Belagskleber UKL 302

<sup>1)</sup> Der Untergrund muss trocken, fest, rissefrei, tragfähig, staubfrei und sauber sein. Ölflecken, haftungsmindernde Oberflächen und Verunreinigungen sind sorgfältig zu entfernen. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes ist dieser dementsprechend mit den geeigneten Maßnahmen vorzubereiten, z. B. schleifen, kugelistrahlen (ggf. fräsen) und absauger mit Industriestaubsauger. Nicht fest haftende Fliesen/Platten sind zu entfernen und Fehlstellen mit PCI Rapidflott auszugleichen. Holzuntergründe sind anzuschleifen und gründlich abzusaugen. Die Stöße von Span-/OSBE-Platten müssen verleimt sein. Lose, federnde knarrende Dielen sind durch Nachschrauben zu befestigen. Flugen, Risse und Löcher in Holzuntergründen sind mit Acryl-Dichtstoff zu schließen. Vorhandene Belagskleberreste sind sorgfältig abzuschleifen. Verbliebene Kleberreste müssen sauber und tragfähig sein sowie fest am Untergrund haften. Es dürfen keine losen Kleberreste mehr vorhanden sein.

## Wartezeiten bis zur Verlegung des neuen Bodenbelags nach dem Verfüllen / Vergießen mit PCI-Bodenausgleichsmasse:



**Begehbarkeit:** 



\* Mit einer Vorlauftemperatur von +25 °C beginnen und mit dieser Temperatur über einen Zeitraum von 24 Stunden heizen. Anschließend mit der max. zulässigen Vorlauftemperatur weitere 24 Stunden lang heizen. Danach Heizung ausschalten.

Funktionsheizzeit: nach 1 Tag / für 2 Tage\*



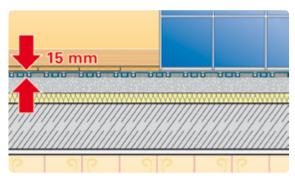
Belegereife: wenn die Verfüllmasse auf Raumtemperatur (z.B. über Nacht) abgekühlt ist



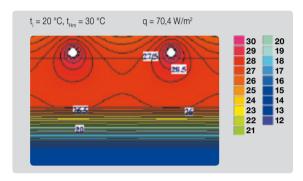
Gesamtzeit: 
≥ 3 Tage

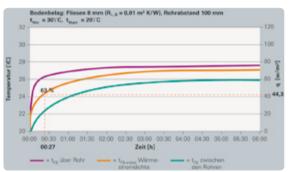
Bei zu hoher Restfeuchtigkeit von zementären Untergründen bis 5 CM % ist PCI Epoxigrund 390 bzw. PCI Epoxi-Vorstrich VG 7 zu verwenden (2x auftragen und 2. Auftrag mit Quarzsand abstreuen).
 Stellt der Bodenbelag an die Ebenheitstoleranzen h\u00f6here Anforderungen als DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3, so ist vor dem Verlegen des Bodenbelags gegebenenfalls nochmals eine d\u00fcnne Schicht mit einer geeigneten PCI-Bodenausgleichsmasse aufzubringen.

### **Uponor Minitec:** ganz schön flexibel



Schnitt durch eine Deckenkonstruktion mit Minitec





Zeitverhalten bei Minitec: flinke Regelung durch niedrigen Aufbau

uponor

simply more

#### Minimale Aufauhöhe

Einen ebenen Untergrund vorausgesetzt, ist es durch die geringe Elementhöhe der Uponor Minitec-Flächenheizung von nur rund 10 mm und der nötigen Rohrüberdeckung von (mind.) 5 mm durch die PCI-Bodenausgleichsmasse als Verfüllmasse möglich, eine geringe Gesamt-Aufbauhöhe von nur ca. 15 mm zu erzielen!

#### Einfach zu ergänzen, einfach auszutauschen

Ob mit oder ohne Radiatorensystem – die Flächenheizung Uponor Minitec ist die ideale Lösung für die Renovierung sowohl von Ein- als auch Mehrfamilienhäusern. Zur Steigerung des Komforts kann Uponor Minitec zusätzlich zu einem bestehenden Radiatorensystem eingesetzt werden. Das alte Radiatorensystem ist aber auch vollständig ersetzbar.

Bei einem kompletten Austausch sind insbesondere in Altbauten die Dämmanforderungen gemäß Energieeinsparverordnung grundlegend. Auch die maximalen Leistungsbereiche von Uponor Minitec sind zu beachten. Denn nur so ist eine ausreichende Deckung des Wärmebedarfs sichergestellt.

#### **Uponor Raum-Regelstation** RS<sub>2</sub>

Die Kombination macht's: Setzen Sie eine bestehende Wärmeverteilung ein, dann empfiehlt es sich, die Uponor Raum-Regelstation RS 2 zu nutzen.



Anbindung der Flächenheizung

#### **Uponor GmbH**

Hans-Böckler-Ring 41 22851 Norderstedt Germany Tel. +49 (0)40 30 986-0 Fax +49 (0)40 30 986-433 heizen-kuehlen@uponor.de www.heizen-kuehlen.uponor.de

### **Uponor GmbH** Vertrieb Österreich

Tour und Andersson Straße 2 2353 Guntramsdorf Austria Tel. +43 (0)2236 23003-0 Fax +43 (0)2236 25637 info@uponor.at www.uponor.at

# mit System verlegen

#### **PCI Augsburg GmbH**

Piccardstraße 11 86159 Augsburg Postfach 10 22 47 86012 Augsburg Tel.: +49 (8 21) 59 01-0 Fax +49 (8 21) 59 01-372 pci-info@basf.com www.pci-augsburg.de www.pci-bodenleger.com

### **PCI Augsburg GmbH** Niederlassung Österreich

A-2355 Wr. Neudorf Tel. +43 (22 36) 6 58 30 Fax +43 (22 36) 6 58 22 pci-at-info@basf.com www.pci-austria.at www.pci-bodenleger.com